JA 0268462 NOV 1990

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

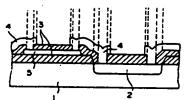
(11) 2-268462 (A) (43) 2.11.1990 (19) JP (21) Appl. No. 64-89836 (22) 11.4.1989

(71) MATSUSHITA ELECTRON CORP (72) YUJI YAMANISHI

(51) Int. Cl5. H01L27:04

PURPOSE: To acquire a resistor having a small change of resistance value due to temperature change by connecting resistor formed through impurity diffusion and doping with impurity, respectively, to each of a silicon substrate and polycrystalline silicon.

CONSTITUTION: A resistor 2 which is formed through impurity diffusion and a resistor 5 which is formed by doping with polycrystalline silicon impurity are connected to a silicon substrate 1 in series or in parallel. The temperature rise causes a resistance value of the resistor 2 to increase and a resistance value of the resistor 5 to decreases; connection of these resistors realizes a resistance having a small change of resistance value.



3: silicon dioxide film

19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-268462

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月2日

H 01 L 27/04

P 7514-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❸発明の名称 半導体装置

②符 頭 平1-89836

❷出 頤 平1(1989)4月11日

伊発明者 山西

勿出 願 人

雄 司

松下電子工業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地

120代 理 人 弁理士 星野 恒司

明

1. 春田の名数 米津ル北田

2. 特許理学の報用

シリコン基板中に不能物拡散によって形成した 抵抗と、多結晶シリコン中に不能物をドープして 形成した抵抗を直列あるいは並列に接続したこと を特徴とする半連体装置。

3. 発明の詳細な説明

(商業上の利用分野)

本発明は温度変化に対する抵抗値の変化が少ない半導体装置に関する。

(従来の技術)

半導体集積回路中の抵抗は、例えば、シリコン 基板中に不適物を拡散させて形成したり、或いは 多結晶シリコン中に不適物をドープして形成して いる。

第3回(a)はシリコン基版中に不義物を拡散した場合。(b)は多結晶シリコン中に不義物をドープして抵抗を形成した場合の夫々の新面限を示す。

(a) 図において、1 はシリコン基板で、2 はこの シリコン基板中に不義物を拡散して生成された抵抗(領域)、3 は接続膜としての二酸化シリコン膜、 4 は前記抵抗と結合されたアルミ電極である。

また、(b) 図において 5 は多結品シリコンで、 そこに不義物がドープされ抵抗(領域)が生成される。その他数字記号は(a) 図と同じ妻子部材である。

(発明が解決しようとする最越)

上記第3回(a)の場合、シリコン基板中の抵抗 は国度が上昇すると抵抗値は大きくなる特性を示 し、また(b)の場合、国度が上昇すると抵抗値は 小さくなる特性を示し、何れも国度変化に対し抵 抗値が変動し、半導体集後回路の構成上、大きな 制的があった。

本発明は上記のような温度変化による抵抗値の変化を大幅に低減した半導体装置をうることを目的とする。

(裏題を解決するための手段)。 本名明は上記目的を達成するため、シリコン基

特用平2-268462(2)

版中に不開物拡散によって形成した抵抗と、多額 基シリコン中に不能 をドープして形成した抵抗 を直列または並列に接続したことを特徴とする。

(作用)

上記のように抵抗を形成したことにより、シリコン基板中に不純物を拡散して形成した抵抗不可 成成が上昇すると抵抗値を大きくなる特性を示すが、多結品シリコン中に不純物をドープして形成 した抵抗は、錠者と逆に温度上昇にともなって発動 が低は小さくなる。したがって、関抵抗を直接 たは並列に接続することにより、温度変化にこと に抗値の増減が非常に小さい抵抗を形成すると ができる。

(実施例)

第1団は本発明の一実施例による抵抗部分の構造を示すの平面質(a)及びその新面面(b)を示す。 団から分るようにシリコン基板1中に不純物拡散 によって形成した抵抗2と、多結晶シリコン5中 に不純物にドープして形成した抵抗を、アルミ電 低4で直列または並列に接続するよう構成する。

温度が変化すると、健来の構造では無抗値が変化 し検出製産が発生するが、本発明による無抗を用 いると温度変化による無抗値の増減が非常に小さ いので、検出製産が発生しなくなる。

なお、シリコン基板 1 中に形成した板坑 2 と、多結晶シリコン 5 による板紋は、共に鍋のイオン注入(加速電圧50 keV, 注入量 3×10^{16} cm $^{-8}$)で形成した。また、(a) 間の24はゲート場子、25はドレイン場子を示す。

(発明の効果)

以上説明したように本発明はシリコン基板中の抵抗及び多結晶シリコン中の抵抗を直列または並列接続し、関抵抗の温度変化に対する抵抗値の連特性を利用して、温度変化による抵抗値の増減を小さくできる。したがって、これを例えば電流検出機能付MOSPETに利用すると、温度変化による検出製造がなく、安定な検出を行なうことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1週は本発明の一実施例による抵抗部分の構

なお、例の6はアルミ電艦4のコンタグト窓を示す。

第2回(a) は本発明を電流検出機能付加OSP ETに実施した場合の等価回路を示し、同回(b) 及び(c) は夫々(a) に用いたシリコン基板 1 中の抵抗 2 (Ra) と、多結晶シリコン 5 中の抵抗 (Rc) を示す新聞医であって、(b) 固において、7 はP型分離層である。

第2間(a)に示す等価四路は、(b)間に抵抗Rbと(c)間の抵抗Rcを電圧検出場子20とソース場子21の間に直列接続した何を示すが、両抵抗Rb。Rcを並列接続してもよい。ここで、電流検出用MOSPET22と本体MOSPET23は開張な出で、両PET22、23を流れる電流は、ある比率をもっている。したがって、電流検出用MOSFET22を流れた電流を上記抵抗Rb。Rc間に発生する電圧として両場子20、21間に検知することが出来、両PET22、23の電流比が決まっていることからPBT23を流れる電流を検知できるようなっている。このような等個目路において、兼子の

造を示す平面図(a)及びその新面図(b)、第2図は本元明を電流検出機能付MOSFETに実施した場合の等価図路(a)、シリコン基板中の抵抗を示す新面図(c)、第3図は従来のシリコン基板中の抵抗を示す新面図(a)及び多結晶シリコン中の抵抗を示す新面図(a)及び多結晶シリコン中の抵抗を示す新面図(b)である。

1 … シリコン基板、 2 … シリコン基 。 を 板中に不純物を拡散した抵抗(領域)、 3 … 二酸化シリコン膜、 4 … アルミ 電瓶、 5 … 多結晶シリコン(不純物を ドープして形成した領域の抵抗)、 6 … コンタクト章、 7 … P型分離層。

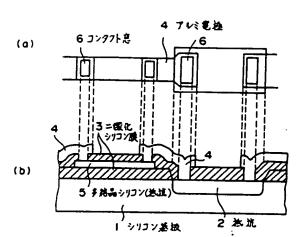
特許出版人 松下電子工業株式会社

代理人 區 野 位



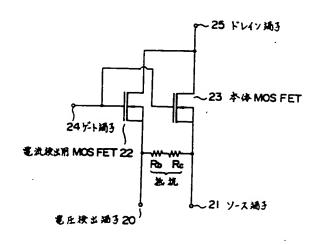
特閒平2-268462 (3)

第1数



第 2 図

(a)



第 2 図

